# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-169287

(43) Date of publication of application: 14.06.2002

(51)Int.Cl.

G03F 7/039 C08K 5/00 C08L101/02 H01L 21/027

(21)Application number : 2000-363338

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

29.11.2000

(72)Inventor: AOSO TOSHIAKI

YASUNAMI SHOICHIRO

## (54) POSITIVE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive resist composition suitable to be used for an exposure light source at ≤160 nm wavelength, especially for F2 excimer laser light (157 nm), that is a positive resist composition having enough transparency when a 157 nm light source is used and exhibiting sufficient coating property and no developing defect, and moreover, and that can form a pattern with good sensitivity and resolution and excellent durability against oxygen plasma.

SOLUTION: The positive resist composition contains (A) a resin which has a structure of a polymer skeleton with fluorine atoms substituted in the main chain and/or side chains and contains a repeating unit having a silicon group and which decomposes by the effect of acid to increase the solubility with an alkali developer, and (B) a compound which produces acid by irradiation of active rays or radiation.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

18.11.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-169287 (P2002-169287A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年6月14日(2002.6.14)

(51) Int.Cl.'	酸別記号	FΙ	テーマコード( <del>参考</del> )
G03F 7/039	601	C 0 3 F 7/039	601 2H025
C08K 5/00		C08K 5/00	4 J 0 0 2
C 0 8 L 101/02		C 0 8 L 101/02	
H01L 21/027		H 0 1 L 21/30	502R
		審查請求未請	求 請求項の数8 OL (全 50 頁)
(21)出願番号	特願2000-363338(P2000-363338)	(71)出顧人 00000	
			写真フイルム株式会社
(22) 山顧日 平成12年11月29日 (2000.11.29)		神奈	川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 青合	利則
		静岡	具榛原郡吉:日町川尻4000番地 富士写
		真フ・	イルム株式会社内
		(72)発明者 安波	昭一郎
		静岡	具榛原郡吉日町川尻4000番地 富士写
		真フ・	イルム株式会社内
		(74)代理人 10010	05647
		弁理:	土 小栗 昌平 (外4名)
		1	

# (54) 【発明の名称】 ポジ型レジスト組成物

## (57)【要約】

【課題】160nm以下、特にF₂エキシマレーザー光(157nm)の露光光源の使用に好適なポジ型レジスト組成物を提供することであり、具体的には157nmの光源使用時に十分な透過性を示し、且つ塗布性、現像欠陥を満足するポジ型レジスト組成物、更に良好な感度、解像度でパターンを形成し、酸素プラズマ耐性も優れるポジ型レジスト組成物を提供すること。

【解決手段】(A)ポリマー骨格の主鎖及び/又は側鎖にフッ素原子が置換した構造を有し、且つシリコン基を有する繰り返し構造単位を含む、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】(A)ポリマー骨格の主鎖及び/又は側鎖にフッ素原子が置換した構造を有し、且つシリコン基を有する繰り返し構造単位を含む、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【請求項2】(A)成分の樹脂が、一般式(I)~(VI)で示される繰り返し単位の少なくとも一つ、一般式(VII)及び(VIII)で示される繰り返し単位の少なくとも一つ、及び一般式(IX)及び(X)で示される繰り返し単位の少なくとも一つを有する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。【化1】

一般式(I)~(VI)中、Ra及びR1は、各々独立 に、水素原子、フッ素原子、置換基を有していても良 い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロアル キル基もしくはアリール基を表す。R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>及びR 4は、各々独立に、置換基を有していても良い、アルキ ル基、パーフルオロアルキル基、シクロアルキル基もし くはアリール基を表す。また、RoとRo、RoとRo、R 3とR4とは結合し環を形成しても良い。R5は水素原 子、置換基を有していても良い、アルキル基、パーフル オロアルキル基、単環又は多環のシクロアルキル基、ア シル基、アルコキシカルボニル基を表す。R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>及び R。は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ハロ ゲン原子、置換基を有していても良い、アルキル基、パ ーフルオロアルキル基、アルコキシ基を表す。Rgは、 水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有してい ても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表す。A1 及びA<sub>2</sub>は、各々独立に、単結合、置換基を有しても良 い、2個のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアル キレン基もしくはアリーレン基、又は-O-CO-R<sub>15</sub>

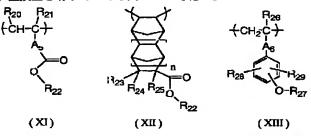
-, -CO-O-R<sub>16</sub>-, -CO-N (R<sub>17</sub>) -R<sub>18</sub>-を表す。R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub> 及びR<sub>18</sub>は、各々独立に、単結 合、又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン 基もしくはウレイド基を有しても良い、2価のアルキレ ン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリー レン基を表す。R<sub>17</sub>は水素原子、置換基を有していても 良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又 はアリール基を表す。式(V)において、nはO又は1 を表す。一般式 (VII) 及び (VIII) 中、R<sub>10</sub>、R<sub>11</sub> 及びRいは、同じでも異なっていても良く、置換基を有 していても良いアルキル基、ハロアルキル基、ハロゲン 原子、アルコキシ基、トリアルキルシリル基、トリアル キルシリルオキシ基を表す。mは0~3の整数を表す。 一般式(VIII)中、 $R_{13}$ 及び $R_{14}$ は、同じでも異なっ ていても良く、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有し ていても良い、アルキル基又はアルコキシ基を表す。ま た、R<sub>13</sub>とR<sub>14</sub>とは、結合して、アルキレン基、-O -、-S-の中のひとつ、または、二つ以上の組み合わ せからなる二価の基を形成しても良い。一般式(IX)

中、Zは-O-Xは-N( $R_{Z1}$ )-を表す。 $R_{Z1}$ は、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。一般式(X)中、 $X_1$ 及び $X_2$ は、各々独立に、-O-、-S-、-NH-、もしくは $-NHSO_2-$ を表す。 $A_3$ 及び $A_4$ は、各々独立に、単結合、置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又は $-O-CO-R_{15}$ -、 $-CO-O-R_{16}$ -、-CO-N( $R_{17}$ ) $-R_{18}$ -を表す。 $R_{15}$ 、 $R_{16}$ 及び $R_{18}$ は、各々独立に、単結合、又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表す。 $R_{17}$ は水素原子、置換基を有していても良

い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。 $Y_1$ は、水素原子、シアノ基、-O H、-COOH、 $-COOR_{y1}$ 、 $-CONH-R_{y2}$ 、置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、-Q、 $-COO-Qを表す。<math>R_{y1}$ 及び $R_{y2}$ は、各々独立に、置換基を有していても良いアルキル基を表す。 $Y_2$ は、-Q、 $-COO-Qを表す。但し<math>X_2$ が-O-で、 $A_4$ が単結合の場合には、 $Y_2$ は-Qを表す。Qは酸で分解し得る基を表す。

【請求項3】(A)の樹脂が、更に一般式(XI)~(XIII)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

【化2】



式(XI)中、R20及びR21は、同じでも異なっていて も良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を 有していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表 す。A5は、単結合、置換基を有しても良い、2価のア ルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もし くはアリーレン基、-O-CO-R<sub>15</sub>-、-CO-O- $R_{16}$ -、又は-CO-N( $R_{17}$ )- $R_{18}$ -を表す。 R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>及びR<sub>18</sub>は、各々独立に、単結合、又はエー テル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウ レイド基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケ ニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表 す。R<sub>17</sub>は水素原子、置換基を有していても良い、アル キル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール 基を表す。式 (XII) 中、R<sub>23</sub>、R<sub>24</sub>及びR<sub>25</sub>は、同じ でも異なっていても良く、水素原子、ハロゲン原子、シ アノ基、置換基を有していても良い、アルキル基、パー フルオロアルキル基、アルコキシ基、-CO-O-R<sub>22</sub> を表す。nはO又は1を表す。一般式(XIII)中、R 26は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有 していても良い、アルキル基又はハロアルキル基を表 す。A6は、単結合、置換基を有しても良い、2価のア ルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基もし くはアリーレン基、-O-CO-R<sub>15</sub>-、-CO-O- $R_{16}$ -、又は-CO-N( $R_{17}$ )- $R_{18}$ -を表す。 R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>及びR<sub>18</sub>は、各々独立に、単結合、又はエー テル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしくはウ レイド基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケ ニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を表

す。 $R_{17}$ は水素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。 $R_{28}$ 及び $R_{29}$ は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シアノ基、アルコキシ基、アシル基、又は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。一般式(XI)~(XIII)中、 $R_{22}$ 及び $R_{27}$ は、各々独立に、 $-C(R_{30})(R_{31})(R_{32})、<math>-C(R_{30})(R_{31})(OR_{33})$ 、又は式(XIV)で表される基を表す。

【化3】



 $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、 $R_{32}$ 、及び $R_{33}$ は、同じでも異なっていても良く、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。 $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、及び $R_{32}$ の内の2つ、又は $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、及び $R_{33}$ の内の2つが結合して環を形成しても良い。 $R_{34}$ は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アルキニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。Bは炭素原子とともに単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表す。

【請求項4】(A)の樹脂が、更に一般式(XV)で示

される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする請求項2または3に記載のポジ型レジスト組成物。

【化4】

式中、 $R_{35}$ は置換基を有していても良い、アルキル基、 シクロアルキル基、アラルキル基もしくはアリール基を 表す。

【請求項5】 更に(C)シリコン系及び/又はフッ素系界面活性剤を含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項6】 更に(D)酸拡散抑制剤として、塩基性 窒素原子を有する化合物を含有することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。 【請求項7】(B)成分の化合物が、活性光線又は放射線の照射により、炭素原子数2以上のパーフルオロアルキルスルホン酸、パーフルオロアリールスルホン酸、もしくはパーフルオロアルキル基が置換したアルールスルホン酸を発生するスルホニウム塩、又はヨードニウム塩の化合物から選択されることを特徴とする請求項1~6

【請求項8】 露光光源として、160 n m以下の真空 紫外光を使用することを特徴とする請求項1~7のいず れかに記載のポジ型レジスト組成物。

のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、超LSI、高容量マイクロチップの製造などのマイクロリソグラフィープロセスや、その他のフォトファブリケーションプロセスに好適に用いられるボジ型レジスト組成物に関するものである。更に詳しくは、160nm以下の真空紫外光をを使用して高精細化したパターンを形成し得るポジ型レジスト組成物に関するものである。特に2層レジスト法の上層レジストとして、好適に用いられるボジ型レジスト組成物に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造においては、クオーターミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。パターンの微細化を図る手段の一つとして、レジストのパターン形成の際に使用される露光光源の短波長化が知られている。このことは光学系の解像度(線幅)Rを表すレイリーの式、R=k・入/NA

(ここで入は露光光源の波長、NAはレンズの開口数、 kはプロセス定数)で説明することができる。この式よ り高解像度を達成する、即ちRの値を小さくする為に は、露光光源の波長 $\lambda$ を短くすれば良いことがわかる。例えば64Mビットまでの集積度の半導体素子の製造には、現在まで高圧水銀灯のi線(365nm)が光源として使用されてきた。この光源に対応するボジ型レジストとしては、ノボラック樹脂と感光物としてのナフトキノンジアジド化合物を含む組成物が、数多く開発され、0.3 $\mu$ m程度までの線幅の加工においては十分な成果をおさめてきた。また256Mビット以上集積度の半導体素子の製造には、i線に代わりKrFエキシマレーザー光(248nm)が露光光源として採用されてきた。更に1Gビット以上の集積度の半導体製造を目的として、近年より短波長の光源であるArFエキシマレーザー光(193nm)の使用、更には $0.1\mu$ m以下のパターンを形成する為に $F_2$ エキシマレーザー光(157nm)の使用が検討されている。

【0003】これら光源の短波長化に合わせ、レジスト 材料の構成成分及びその化合物構造も大きく変化してい る。即ち従来のノボラック樹脂とナフトキノンジアジド 化合物を含むレジストでは、248 nmの遠紫外領域に おける吸収が大きいため、光がレジスト底部まで十分に 到達しにくくなり、低感度でテーパー形状のパターンし か得られなかった。このような問題を解決する為、24 8 n m 領域での吸収の小さいポリ (ヒドロキシスチレ ン)を基本骨格とし酸分解基で保護した樹脂を主成分と して用い、遠紫外光の照射で酸を発生する化合物(光酸 発生剤)を組み合わせた組成物、所謂化学増幅型レジス トが開発されるに至った。化学増幅型レジストは露光部 に発生した酸の触媒分解反応により、現像液に対する溶 解性を変化させる為、高感度で高解像度なパターンを形 成することができる。これらに有効な酸分解性樹脂及び 光酸発生剤については、Polym. Eng. Sci., 23巻, 1 012頁(1983)、ACS. Sym., 242卷, 11頁 (1984)、Macromolecules, 21卷, 1475頁 (1988)、有機合成化学協会誌, 49巻, 437頁 (1991)、「微細加工とレジスト」(共立出版、1 987)など、多くの論文、特許などで報告されてい る。またArFエキシマレーザー光(193nm)を使 用した場合、芳香族基を有する化合物が本質的に193 nm波長領域に大きな吸収を有する為、上記化学増幅型 レジストでも十分な性能は得られなかった。この問題に 対し、ポリ(ヒドロキシスチレン)を基本骨格とする酸 分解性樹脂を、193nmに吸収を持たない脂環式構造・ をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した酸分解性樹脂に代 え、化学増幅型レジストの改良が図られている。これら 脂環型の酸分解性樹脂については、例えば特開平4-3 9665号、同7-234511号、同9-73173 号、同7-199467号、同8-259626号、同 9-221519号、同10-10739号、同9-2 30595号、同10-111569号、同10-21 8947号、同10-153864号、WO-97/3

3198号等の明細書に記載されている。

【0004】更に $F_2$ エキシマレーザー光(157nm)に対しては、上記脂環型樹脂においても157nm領域の吸収が大きく、目的とする0.1 $\mu$ m以下のパターンを得るには不十分であることが判明した。これに対し、フッ素原子(パーフルオロ構造)を導入した樹脂が157nmに十分な透明性を有することがProc. SPIE.Vol.3678.13頁(1999)にて報告され、有効なフッ素樹脂の構造がProc. SPIE.Vol.3999.330頁(2000)、同357頁(2000)、同365頁(2000)、WO-00/17712号等に提案されるに至っている。但しこれらフッ素樹脂を有するレジストは、耐ドライエッチング性は必ずしも十分とは言えず、またパーフルオロ構造に由来する特異な廃水、廃油特性の為、塗布性(塗布面の均一性)の改良、及び現像欠陥の抑制も望まれていた。

【0005】一方、これらの多くの問題は多層レジスト システムを用いることにより解消されることが見出され た。多層レジストシステムについては、ソリッドステー ト・テクノロジー、74 (1981) [Solid State Tec hnology, 74 (1981)] に概説が掲載されているが、この 他にもこのシステムに関する多くの研究が発表されてい る。一般的に多層レジスト法には3層レジスト法と2層 レジスト法がある。3層レジスト法は、段差基板上に有 機平坦化膜を塗布し、その上に、無機中間層、レジスト を重ね、レジストをパターニングした後、これをマスク として無機中間層をドライエッチングし、さらに、無機 中間層をマスクとして有機平坦化膜をO2RIE(リア クティブイオンエッチング) によりパターニングする方 法である。この方法は、基本的には、従来からの技術が 使用できるために、早くから検討が開始されたが、工程 が非常に複雑である、あるいは有機膜、無機膜、有機膜 と三層物性の異なるものが重なるために中間層にクラッ クやピンホールが発生しやすいといったことが問題点に なっている。

【0006】この3層レジスト法に対して、2層レジスト法では、3層レジスト法でのレジストと無機中間層の両方の性質を兼ね備えたレジスト、すなわち、酸素プラズマ耐性のあるレジストを用いるために、クラックやピ

ンホールの発生が抑えられ、また、3層から2層になるので工程が簡略化される。しかし、3層レジスト法では、上層レジストに従来のレジストが使用できるのに対して、2層レジスト法では、新たに酸素プラズマ耐性のあるレジストを開発しなければならないという課題があった。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、160 nm以下、特にF<sub>2</sub>エキシマレーザー光(157 nm)の露光光源の使用に好適なポジ型レジスト組成物を提供することであり、具体的には157 nmの光源使用時に十分な透過性を示し、且つ塗布性、現像欠陥を満足するポジ型レジスト組成物を提供することである。更に良好な感度、解像度でパターンを形成し、酸素プラズマ耐性も優れるポジ型レジスト組成物を提供することである。

# [0008]

【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記諸特性に留意し鋭意検討した結果、本発明の目的が以下の特定の組成物を使用することで見事に達成されることを見出し、本発明に到達した。即ち、本発明は下記構成である。

【0009】(1)(A)ポリマー骨格の主鎖及び/又は側鎖にフッ素原子が置換した構造を有し、且つシリコン基を有する繰り返し構造単位を含む、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂、及び(B)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物を含有するポジ型レジスト組成物。

【0010】(2)(A)成分の樹脂が、一般式(I)~(VI)で示される繰り返し単位の少なくとも一つ、一般式(VII)及び(VIII)で示される繰り返し単位の少なくとも一つ、及び一般式(IX)及び(X)で示される繰り返し単位の少なくとも一つを有する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

[0011]

【化5】

【0012】 一般式 (I) ~ (VI) 中、R<sub>0</sub>及びR 」は、各々独立に、水素原子、フッ素原子、置換基を有 していても良い、アルキル基、パーフルオロアルキル 基、シクロアルキル基もしくはアリール基を表す。 R<sub>2</sub>、R<sub>3</sub>及びR<sub>4</sub>は、各々独立に、置換基を有していて も良い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、シクロ アルキル基もしくはアリール基を表す。また、Raと  $R_1$ 、 $R_0$ と $R_2$ 、 $R_3$ と $R_4$ とは結合し環を形成しても良 い。R5は水素原子、置換基を有していても良い、アル キル基、パーフルオロアルキル基、単環又は多環のシク ロアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル基を表 す。R<sub>6</sub>、R<sub>7</sub>及びR<sub>8</sub>は、同じでも異なっていても良 く、水素原子、ハロゲン原子、置換基を有していても良 い、アルキル基、パーフルオロアルキル基、アルコキシ 基を表す。Rgは、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロア ルキル基を表す。A、及びA。は、各々独立に、単結合、 置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニ レン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又 は-0-00-R15-、-00-0-R16-、-00- $N(R_{17}) - R_{18} -$ を表す。 $R_{15}$ 、 $R_{16}$  及び $R_{18}$ は、 各々独立に、単結合、又はエーテル基、エステル基、ア ミド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有しても良 い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアル キレン基又はアリーレン基を表す。R<sub>17</sub>は水素原子、置 換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル 基、アラルキル基又はアリール基を表す。式(V)にお いて、nは0又は1を表す。一般式(VII)及び(VII I) 中、R<sub>10</sub>、R<sub>11</sub>及びR<sub>12</sub>は、同じでも異なっていて も良く、置換基を有していても良いアルキル基、ハロア ルキル基、ハロゲン原子、アルコキシ基、トリアルキル シリル基、トリアルキルシリルオキシ基を表す。mはO ~3の整数を表す。一般式 (VIII) 中、R<sub>13</sub>及びR<sub>14</sub> は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ハロゲン 原子、置換基を有していても良い、アルキル基又はアル コキシ基を表す。また、R<sub>13</sub>とR<sub>14</sub>とは、結合して、ア ルキレン基、一〇一、一S一の中のひとつ、または、二 つ以上の組み合わせからなる二価の基を形成しても良 い。一般式(IX)中、Zは-O-又は-N(R<sub>z1</sub>)-を表す。Rz1は、水素原子、置換基を有していても良 い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又は アリール基を表す。一般式(X)中、 $X_1$ 及び $X_2$ は、各 々独立に、-O-、-S-、-NH-、もしくは-NH SO2-を表す。A3及びA4は、各々独立に、単結合、 置換基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニ レン基、シクロアルキレン基もしくはアリーレン基、又 12-0-CO-R<sub>15</sub>-、-CO-O-R<sub>16</sub>-、-CO- $N(R_{17}) - R_{18} -$ を表す。 $R_{15}$ 、 $R_{16}$ 及び $R_{18}$ は、各 々独立に、単結合、又はエーテル基、エステル基、アミ ド基、ウレタン基もしくはウレイド基を有しても良い、 2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレ ン基又はアリーレン基を表す。 R17は水素原子、置換基 を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリール基を表す。 $Y_1$ は、水素原子、シアノ基、-OH、-COOH、 $-COOR_{y_1}$ 、 $-CONH-R_{y_2}$ 、置換基を有していても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルコキシ基、-Q、 $-COO-Qを表す。<math>R_{y_1}$ 及び $R_{y_2}$ は、各々独立に、置換基を有していても良いアルキル基を表す。 $Y_2$ は、-Q、 $-COO-Qを表す。但し<math>X_2$ が-O-で、 $A_4$ が単結合の場

【0015】式(XI)中、R<sub>20</sub>及びR<sub>21</sub>は、同じでも 異なっていても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、置換基を有していても良い、アルキル基又はハロア ルキル基を表す。A5は、単結合、置換基を有しても良 い、2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアル キレン基もしくはアリーレン基、 $-O-CO-R_{15}-$ 、  $-CO-O-R_{16} Xld-CO-N(R_{17})-R_{18}-$ を表す。R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>及びR<sub>18</sub>は、各々独立に、単結合、 又はエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基も しくはウレイド基を有しても良い、2価のアルキレン 基、アルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレ ン基を表す。R<sub>17</sub>は水素原子、置換基を有していても良 い、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又は アリール基を表す。式(XII)中、R<sub>23</sub>、R<sub>24</sub>及びR<sub>25</sub> は、同じでも異なっていても良く、水素原子、ハロゲン 原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキル 基、パーフルオロアルキル基、アルコキシ基、一〇〇一 O-R<sub>2</sub>を表す。nはO又は1を表す。一般式(XII I) 中、R<sub>26</sub>は、水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、 置換基を有していても良い、アルキル基又はハロアルキ ル基を表す。A<sub>6</sub>は、単結合、置換基を有しても良い、 2価のアルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレ ン基もしくはアリーレン基、-O-CO-R<sub>15</sub>-、-C  $O-O-R_{16}-$ 、又は $-CO-N(R_{17})-R_{18}-$ を表 す。R<sub>15</sub>、R<sub>16</sub>及びR<sub>18</sub>は、各々独立に、単結合、又は エーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基もしく はウレイド基を有しても良い、2価のアルキレン基、ア ルケニレン基、シクロアルキレン基又はアリーレン基を 表す。 R17は水素原子、置換基を有していても良い、ア ルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基又はアリー ル基を表す。R28及びR29は、同じでも異なっていても 良く、水素原子、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、シア ノ基、アルコキシ基、アシル基、又は置換基を有してい ても良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル 合には、 $Y_2$ は-Qを表す。Qは酸で分解し得る基を表す。

【0013】(3)(A)の樹脂が、更に一般式(XI)~(XIII)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする請求項2に記載のポジ型レジスト組成物。

[0014]

【化6】

基、アラルキル基もしくはアリール基を表す。一般式  $(XI) \sim (XIII)$  中、 $R_{22}$ 及び $R_{27}$ は、各々独立 に、 $-C(R_{30})(R_{31})(R_{32})$ 、 $-C(R_{30})(R_{31})(OR_{33})$ 、又は式(XIV)で表される基を表す。

【0016】 【化7】



【0017】 $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、 $R_{32}$ 、及び $R_{33}$ は、同じでも 異なっていても良く、置換基を有していても良い、アル キル基、シクロアルキル基、アルケニル基、アラルキル 基もしくはアリール基を表す。 $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、及び $R_{32}$ の 内の2つ、又は $R_{30}$ 、 $R_{31}$ 、及び $R_{33}$ の内の2つが結合 して環を形成しても良い。 $R_{34}$ は置換基を有していても 良い、アルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基、 アルキニル基、アラルキル基もしくはアリール基を表 す。Bは炭素原子とともに単環又は多環の脂環式基を構 成する原子団を表す。

【0018】(4)(A)の樹脂が、更に一般式(XV)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有することを特徴とする前記(2)または(3)に記載のポジ型レジスト組成物。

[0019]

【化8】

【0020】式中、R<sub>35</sub>は置換基を有していても良い、 アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基もしくは アリール基を表す。

【0021】(5)更に(C)シリコン系及び/又はフッ素系界面活性剤を含有することを特徴とする前記

(1)  $\sim$  (4) のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0022】(6) 更に(D)酸拡散抑制剤として、塩 基性窒素原子を有する化合物を含有することを特徴とす る前記(1)~(5)のいずれかに記載のボジ型レジス ト組成物。

【0023】(7)(B)成分の化合物が、活性光線又は放射線の照射により、炭素原子数2以上のパーフルオロアルキルスルホン酸、パーフルオロアリールスルホン酸、もしくはパーフルオロアルキル基が置換したアルールスルホン酸を発生するスルホニウム塩、又はヨードニウム塩の化合物から選択されることを特徴とする前記(1)~(6)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。

【0024】(8)露光光源として、160nm以下の真空紫外光を使用することを特徴とする前記(1)~(7)のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物。 【0025】

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物に ついて詳細に説明する。

[1] ポリマー骨格の主鎖及び/又は側鎖にフッ素原子が置換した構造を有し、且つシリコン基を有する繰り返し構造単位を含む、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度を増大する樹脂(フッ素基含有シリコン樹脂)

本発明で(A)成分として使用されるフッ素基含有シリコン樹脂は、フッ素原子が置換した構造をポリマーの主鎖及び/又は側鎖に有し、且つシリコン基を有する繰り返し構造単位を含む、酸の作用により分解しアルカリ現像液に対する溶解度を増大することを特徴とする樹脂であり、好ましくはパーフルオロアルキレン基、パーフルオロアリーレン基から選択される部位を、ポリマー骨格の主鎖に少なくとも一つ有するか、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアリール基、及びヘキサフルオロー 2 ープロパノール基のOH基を保護した基から選択される部位を、ポリマー骨格の側鎖に少なくとも一つ有するフッ素基含有樹脂である。

【0026】(A)成分として使用されるフッ素基含有シリコン樹脂は、好ましくは、一般式(I)~(VI)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ、一般式(VII)~(VIII)で示される繰り返し単位の少なくとも一つ、及び一般式(IX)~(X)で示される繰り返し単位の少なくとも一つを有する樹脂であり、より好ましくは、更に一般式(XI)~(XIII)で示される繰り返し単位を少なくとも一つ有する酸分解性基を有するフッ素基含有シリコン樹脂である。

【0027】また、本発明のフッ素基含有シリコン樹脂は、樹脂の親疎水性、ガラス転移点等の物性を制御する為、あるいは樹脂合成時の重合性を制御する目的で、一般式(IX)~(X)または(XV)で示される無水マレイン酸又はビニルエーテルから由来される繰り返し単位を少なくとも一つ導入することが好ましい。

【0028】上記一般式中の各置換基についてより詳細 に説明する。各置換基としてのアルキル基としては、例 えば炭素数1~12個のアルキル基であって、具体的に は、メチル基、エチル基、プロピル基、n-ブチル基、se c-ブチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチ ル基を好ましく挙げることができる。シクロアルキル基 としては単環型でも良く、多環型でも良い。また環構造 にヘテロ原子を含んでいてもよい。単環型としては、例 えば炭素数3~8個のものであって、例えばシクロプロ ピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロ ヘプチル基、シクロオクチル基、テトラヒドロピラニル 基を好ましく挙げることができる。多環型としては、例 えば炭素数6~20個のものであって、具体的にはアダ マンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンフ ァニル基、ジシクロペンチル基、α-ピネル基、トリシ クロデカニル基、テトシクロドデシル基、アンドロスタ ニル基等を好ましく挙げることができる。尚、シクロア ルキル基は環中に酸素原子などのヘテロ原子を含有して いてもよい。

【0029】パーフルオロアルキル基としては、例えば 炭素数4~12個のものであって、具体的にはパーフルオロブチル基、パーフルオロヘキシル基、パーフルオロオクチル基、パーフルオロオクチル基、パーフルオロドデシル基等を好ましくあげることができる。ハロアルキル基としては、例えば炭素数1~4個のハロアルキル基であって、具体的にはクロロメチル基、クロロエチル基、クロロプロピル基、クロロブチル基、ブロモメチル基、ブロモエチル基等を好ましく挙げることができる。

【0030】アリール基としては、例えば炭素数6~15個のアリール基であって、具体的には、フェニル基、トリル基、ジメチルフェニル基、2,4,6ートリメチルフェニル基、ナフチル基、アントリル基、9,10ージメトキシアントリル基等を好ましく挙げることができる。アラルキル基としては、例えば炭素数7~12個のアラルキル基であって、具体的には、ベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を好ましく挙げることができる。

【0031】アルケニル基としては、例えば炭素数2~8個のアルケニル基であって、具体的には、ビニル基、アリル基、ブテニル基、シクロへキセニル基を好ましく挙げることができる。アルコキシ基としては、例えば炭素数1~8個のアルコキシ基であって、具体的には、メトキシ基、エトキシ基、n-プロボキシ基、iso-プ

ロポキシ基、ブトキシ基、ペントキシ基、アリルオキシ 基、オクトキシ基等を好ましく挙げることができる。

【0032】アシル基としては、例えば炭素数1~10個のアシル基であって、具体的には、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ピバロイル基、オクタノイル基、ベンゾイル基等を好ましく挙げることができる。アルコキシカルボニル基としては、例えば炭素数2~9個のアルコキシカルボニル基であって、具体的にはi-プロポキシカルボニル基、tーブトキシカルボニル基、tーアミロキシカルボニル基、1-メチル-1-シクロヘキシルオキシカルボニル基等、好ましくは2級、より好ましくは3級のアルコキシカルボニル基が挙げられる。

【0033】トリアルキルシリル基としては、例えば炭素数3~9個のトリアルキルシリル基であって、具体的には、トリメチルシリル基、トリエチルシリル基、トリプロピルシリル基が挙げられる。トリアルキルシリルオキシ基としては、例えば炭素数3~9個のトリアルキルシリルオキシ基であって、具体的には、トリメチルシリルオキシ基、トリエチルシリルオキシ基、トリプロピルシリルオキシ基が挙げられる。

【0034】また、アルキレン基としては、好ましくは メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、 ヘキシレン基、オクチレン基、

[0035]

【化9】

【0036】等の炭素数1~12個のものが挙げられる。アルケニレン基としては、好ましくはエテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数2~6個のものが挙げられる。シクロアルキレン基としては、好ましくはシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基等の炭素数5~8個のものが挙げられる。

【0038】 Zは単環又は多環の脂環式基を構成する原子団を表し、形成される脂環式基としては、単環型として炭素数3~8個のものであって、例えばシクロプロピ

ル基、シクロペンチル基、シクロへキシル基、シクロへプチル基、シクロオクチル基を好ましく挙げることができる。多環型としては炭素数6~20個のものであって、例えばアダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、カンファニル基、ジシクロペンチル基、aーピネル基、トリシクロデカニル基、テトシクロドデシル基、アンドロスタニル基等を好ましく挙げることができる。

【0039】また、上記の各置換基は、更に置換基を有していてもよい。更なる置換基としては、アミノ基、アミド基、ウレイド基、ウレタン基、ヒドロキシル基、カルボキシル基等の活性水素を有するものや、ハロゲン原子(フッ素原子、塩素原子、臭素原子、沃素原子)、アルコキシ基(好ましくは炭素数1~10、例えばメトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、シクロヘキシルエチレンオキシ基等)、パーフルオロアルコキシ基(好ましくは炭素数1~10)、チオエーテル基、アシル基(アセチル基、プロパノイル基、ベンゾイル基等)、アシロキシ基(アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基等)、アシロキシ基(アセトキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシ基、プロパノイルオキシ基、ベンゾイルオキシー、アシロキシスルボニル基、アカルボニル基、アカルボニル基、アロボキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プロボキシカルボニル基等)、シアノ基、ニトロ基等が挙げられる。

【0040】本発明のフッ素基含有シリコン樹脂は、酸 の作用により分解しアルカリ溶解性を増大する樹脂であ り、酸の作用により分解しアルカリ可溶性を示す基(酸 分解性基)を含有する。先に説明した式(X)及び(X I) ~ (XIII) で表される繰り返し単位が有する酸分解 性基以外にも、任意の繰り返し単位(例えば、式(Ⅰ  $V) \sim (VI) OR_5 として) において酸分解性基を有$ していてもよい。このような酸分解性基の例としては、  $-O-C(R_{30})(R_{31})(R_{32}), -O-C(R_{30})$  $(R_{31})$   $(OR_{33})$  -O-COO-C  $(R_{30})$  $(R_{31})$   $(R_{32})$  -O-C  $(R_{01})$   $(R_{02})$  COO- $C(R_{30})(R_{31})(R_{32}) - COO - C(R_{30})$  $(\,\mathrm{R}_{31}\,)$   $(\,\mathrm{R}_{32}\,)$  ,  $-\,\mathrm{COO}\!-\!\mathrm{C}$   $(\,\mathrm{R}_{30}\,)$   $(\,\mathrm{R}_{31}\,)$  (O  $R_{33}$ )等が挙げられる。 $R_{30} \sim R_{33}$ は上記と同義であ り、 $R_{01}$ 、 $R_{02}$ は水素原子、上記で示した置換基を有し ていても良いアルキル基、シクロアルキル基、アルケニ ル基、アラルキル基、もしくはアリール基を表す。これ らの基の詳細は上記と同様である。

【0041】好ましい具体例としては、tーブチル基、tーアミル基、1ーアルキルー1ーシクロへキシル基、2ーアルキルー2ーアダマンチル基、2ーアダマンチルー2ープロピル基、2ー(4ーメチルシクロへキシル)ー2ープロピル基等の3級アルキル基のエーテル基又はエステル基、1ーアルコキシー1ーエトキシ基、テトラヒドロピラニル基等のアセタール基又はアセタールエステル基、tーアルキルカーボネート基、tーアルキルカルボニルメトキシ基等が好ましく挙げられる。

【0042】一般式(I)~(VI)で示される繰り返し単位の含量の合計は、全ポリマー組成中において、一般的に $10\sim70$ モル%、好ましくは $15\sim60$ モル%、更に好ましくは $20\sim55$ モル%の範囲で使用される。

【0043】一般式(VII)~(VIII)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において、一般的に $10\sim60$ モル%、好ましくは $15\sim55$ モル%、更に好ましくは $20\sim50$ モル%の範囲で使用される。【0044】一般式(IX)~(X)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において、一般的に $5\sim60$ モル%、好ましくは $10\sim50$ モル%、更に好ましくは $15\sim40$ モル%の範囲で使用される。

【0045】一般式(XI)~(XIII)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において $0\sim7$ 0モル%、好ましくは $10\sim60$ モル%、更に好ましくは $15\sim50$ モル%の範囲で使用される。一般式(XV)で表される繰り返し単位の含量は、全ポリマー組成中において $0\sim50$ モル%、好ましくは $0\sim40$ モル%、更に好ましくは $5\sim30$ モル%の範囲で使用される。全ポリマー組成中において、式(X)、(XI)~(XIII)で表される繰り返し単位、及び、その他の酸分解性基を有する繰り返し単位の合計量は、一般的に1モル%以上、好ましくは $5\sim70$ モル%、更に好ましくは $10\sim50$ モル%の範囲で使用される。

【0046】本発明(B)の樹脂は、上記の特定の繰り返し構造単位のみからなる樹脂であっても良いが、更に本発明のレジストの性能を向上させる目的で、他の重合性モノマーを共重合させても良い。

【0047】使用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。例えば、上記以外のアクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン類、クロトン酸エステル類などから選ばれる付加重合性不飽和結合を1個有する化合物である。

【0048】具体的には、例えばアクリル酸エステル類、例えばアルキル(アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好ましい)アクリレート(例えば、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸アコピル、アクリル酸・一ブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸シクロヘキシル、アクリル酸エチルへキシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸ーセーオクチル、クロルエチルアクリレート、2ービメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5ーヒドロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパンモノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレート、フルフリルアクリレート、デトラヒドロフルフリルアクリレート、など)アリールアクリレート(例えばファクリレート、など)アリールアクリレート(例えばファクリレート、など)アリールアクリレート(例えばファクリレート、など)アリールアクリレート(例えばファクリレート、など)アリールアクリレート

ェニルアクリレートなど);

【0049】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキ ル(アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い) メタクリレート (例えば、メチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、セーブチルメタクリレート、 アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シク ロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロ キシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメ タクリレート、2,2-ジメチル-3-ヒドロキシプロ ピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタ クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレ ート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど)、 アリールメタクリレート(例えば、フェニルメタクリレ ート、クレジルメタクリレート、ナフチルメタクリレー トなど);

【0050】アクリルアミド類、例えば、アクリルアミ ド、N-アルキルアクリルアミド、(アルキル基として は、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エ チル基、プロピル基、ブチル基、t‐ブチル基、ヘプチ ル基、オクチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒ ドロキシエチル基、ベンジル基などがある。)、N-ア リールアクリルアミド(アリール基としては、例えばフ ェニル基、トリル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、 シアノフェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシ フェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルアクリ ルアミド(アルキル基としては、炭素原子数1~10の もの、例えば、メチル基、エチル基、ブチル基、イソブ チル基、エチルヘキシル基、シクロヘキシル基などがあ る。)、N, N-ジアリールアクリルアミド(アリール 基としては、例えばフェニル基などがある。)、N-メ チル-N-フェニルアクリルアミド、N-ヒドロキシエ チルーN-メチルアクリルアミド、N-2-アセトアミ ドエチルーNーアセチルアクリルアミドなど;

【0051】メタクリルアミド類、例えば、メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド(アルキル基としては、炭素原子数1~10のもの、例えば、メチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルへキシル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などがある。)、N-アリールメタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルメタクリルアミド(アルキル基としては、エチル基、プロピル基、ブチル基などがある。)、N, N-ジアリールメタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基などがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタクリルアミド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミド、N-エチル-N-フェニルメタクリルアミドなど;

アリル化合物、例えば、アリルエステル類(例えば、酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸アリルなど)、アリルオキシエタノールなど;

【0052】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニ ルエーテル (例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチ ルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキ シルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエ ーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニル -エーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキ シエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエ チルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチル ビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒド ロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエ ーテル(例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリル エーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニルー 2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエ ーテル、ビニルアントラニルエーテルなど);

【0053】ビニルエステル類、例えば、ビニルブチレート、ビニルイソブチレート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルがレート、ビニルカプロエート、ビニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、ビニルフェニルアセテート、ビニルアセトアセテート、ビニルラクテート、ビニルーβーフェニルブチレート、ビニルシクロヘキシルカルボキシレート、安息香酸ビニル、サルチル酸ビニル、クロル安息香酸ビニル、テトラクロル安息香酸ビニル、ナフトエ酸ビニルなど;

【0054】スチレン類、例えば、スチレン、アルキル

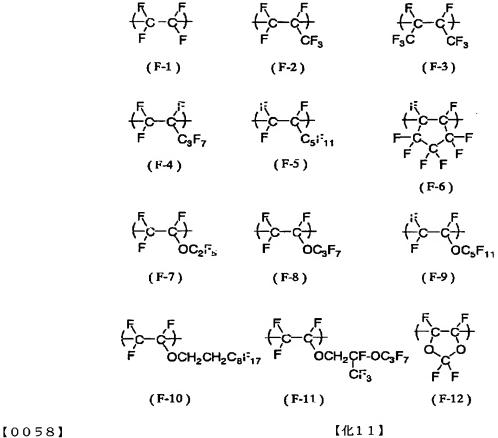
スチレン(例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレ ン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルス チレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキ シルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフ ルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセ トキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例 えば、メトキシスチレン、4-メトキシ-3-メチルス チレン、ジメトキシスチレンなど)、ハロゲンスチレン (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリク ロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルス チレン、ブロムスチレン、ジブロムスチレン、ヨードス チレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2 ープロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オルー3-トリフルオルメチルスチレンなど)、カルボ キシスチレン、ビニルナフタレン;

【0055】クロトン酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル(例えば、クロトン酸ブチル、クロトン酸ヘキシル、グリセリンモノクロトネートなど);イタコン酸ジアルキル類(例えば、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコン酸ジブチルなど);マレイン酸あるいはフマール酸のジアルキルエステル類(例えば、ジメチルマレレート、ジブチルフマレートなど)、無水マレイン酸、マレイミド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロニトリル等がある。その他、一般的には共重合可能である付加重合性不飽和化合物であればよい。

【0056】以下に一般式(I)~(X)で表される繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

[0057]

【化10】



【化12】

[0059]

【0060】 【化13】

【0061】 【化14】

$$CH_3$$
 $CH_2$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 
 $CH_3$ 

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \text{CH}_2\text{-C} \\ \text{O} \\ \text{C} \\ \text{CH}_2\text{-C} \\ \text{C} \\ \text{C}$$

【0063】 【化16】

# (17)102-169287 (P2002-169287A)

[0064]

[0065]

【化18】

[0066]

【化20】

[0067]

[0068]

【化21】

[0069]

[0070]

[0074]

【化27】

[0075]

[0076]

[0077]

【化30】

【0078】また、一般式(XII)~(XIII)で表される繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

【0079】 【化31】

[0080]

# (与1))02-169287 (P2002-169287A)

[0081]

[0082]

【0083】上記具体例で表される繰り返し構造単位は、各々1種で使用しても良いし、複数を混合して用いても良い。上記繰り返し構造単位を有する本発明の樹脂(A)の好ましい分子量は、重量平均で1,000~200,000であり、更に好ましくは3,000~20,000の範囲で使用される。分子量分布(Mw/Mn)は1~10であり、好ましくは1~3、更に好ましくは1~2の範囲のものが使用される。分子量分布の小さいものほど、解像度、レジスト形状、及びレジストパターンの側壁がスムーズであり、ラフネス性に優れる。【0084】本発明の樹脂(A)の添加量は組成物の全固形分を基準として、50~99重量%、好ましくは60~98重量%、更に好ましくは65~95重量%の範囲で使用される。

【0085】[2]本発明(B)の活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物 本発明で使用される活性光線又は放射線の照射により分

本発明で使用される活性光線又は放射線の照射によりが解して酸を発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知の光(400~200nmの紫外線、遠紫外線、特に好ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子線又はイオンビームにより酸を発生する化合物及びそれらの混合物を適宜に選択して使用することができる。

【0086】また、その他の本発明に用いられる活性光 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. En g., 18,387 (1974)、T. S. Bal et al, Polymer, 21,4 23(1980)等に記載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069, 055号、同4,069,056号、同 Re 27,992号、特開平3-1401 40号等に記載のアンモニウム塩、D. C. Necker et al, Macromolecules, 17, 2468(1984), C. S. Wen et al, T eh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct(1 988)、米国特許第4,069,055号、同4,069,056号等に記載 のホスホニウム塩、J. V. Crivello et al, Macromorec ules, 10(6), 1307(1977), Chem. & Eng. News, Nov. 2 8, p31(1988)、欧州特許第104,143号、同339,049号、同 第410,201号、特開平2-150848号、特開平2-296514 号等 に記載のヨードニウム塩、J. V. Crivello et al, Polym er J. 17, 73(1985), J. V. Crivello et al., J. Org. Chem., 43, 3055(1978), W. R. Watt et al, J. Polyme r Sci., Polymer Chem.Ed., 22, 1789(1984), J. V. Cr ivello et al, Polymer Bull., 14, 279(1985), J. V. Crivello et al, Macromorecules, 14(5), 1141(198 1) J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877 (1979)、欧州特許第370,693号、 同161,811号、同410,201号、同339,049号、同233,567 号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,933,377 号、同3,902,114号、同4,760,013号、同4,734,444号、 同2,833,827号、獨国特許第2,904,626号、同3,604,580 号、同3,604,581号等に記載のスルホニウム塩、J. V. C rivello et al, Macromorecules, 10(6), 1307(1977). J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Che m. Ed., 17, 1047(1979)等に記載のセレノニウム塩、C. S. Wen et al, Teh, Proc.Conf. Rad. Curing ASIA, p 478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等のオ ニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605号、 特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-23973 6号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特開昭6 2-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243号、特 開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合物、K. Me ier et al, J. Rad. Curing, 13(4),26(1986), T. P. G ill et al, Inorg. Chem., 19, 3007(1980), D. Astru c, Acc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-161 445号等に記載の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Haya se et al, J. Polymer Sci., 25, 753(1987), E. Reich manis et al, J. Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985), Q. Q. Zhuetal, J. Photochem., 36, 85, 39. 317(1987) B. Amit et al, TetrahedronLett., (2 4)2205(1973), D. H. R. Barton et al, J. Chem Soc., 3571 (1965), P. M. Collins et al, J. Chem. Soc., P erkin I, 1695(1975), M. Rudinstein et al, Tetrahed ron Lett., (17), 1445(1975), J. W. Walker et al, J. Am. Chem. Soc., 110, 7170(1988), S. C. Busman e t al, J. Imaging Technol., 11(4), 191(1985), H. M. Houlihan et al. Macromolecules, 21, 2001 (1988). P.M.Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 5 32(1972), S. Hayase et al, Macromolecules, 18, 179 9(1985), E. Reichmanis et al, J. Electrochem. Soc., Solid State Sci. Technol., 130(6), F. M. Houlihan et al, Macromolcules, 21,2001(1988)、欧州特許第02 90,750号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、 同0,388,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181,531 号、特開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載の 0-二トロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M.TU NOOKA et al. Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Be rner et al, J.Rad. Curing, 13(4), W. J. Mijs et a 1, Coating Technol., 55(697),45(1983), Akzo, H. Ad achi et al, Polymer Preprints, Japan, 37(3)、欧州 特許第0199,672号、同84515号、同044,115号、同618,56 4号、同0101,122号、米国特許第4,371,605号、同4,431, 774 号、特開昭64-18143号、特開平2-245756号、特開平 3-140109号等に記載のイミノスルフォネート等に代表さ れる光分解してスルホン酸を発生する化合物、特開昭61 -166544号等に記載のジスルホン化合物を挙げることが できる。

【0087】また、これらの活性光線又は放射線の照射により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖又は側鎖に導入した化合物、たとえば、M. E. Woodhouseet al, J. Am. Chem. Soc., 104, 5586(1982)、S. P. Pappas et al, J. Imaging Sci., 30(5), 218(1986)、S. Kondo et al, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9, 625(1988)、Y. Yamada et al, Makromol. Chem., 152, 153, 163(1972)、J. V. Crivello et al, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17, 3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038号、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【0088】さらにV. N. R. Pillai, Synthesis, (1), 1(1980)、A. Abad et al, Tetrahedron Lett., (47)45

55(1971)、D. H. R. Barton et al, J. Chem. Soc., (C), 329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第1 26,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0089】上記活性光線又は放射線の照射により分解 して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられる ものについて以下に説明する。

(1)トリハロメチル基が置換した下記一般式(PAG1)で表されるオキサゾール誘導体又は一般式(PAG2)で表されるSートリアジン誘導体。

[0090]

【化35】

【0091】式中、 $R^{201}$ は置換もしくは未置換のアリール基、 $R^{102}$ は置換もしくは未置換のアリール基、 $R^{102}$ は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、 $R^{102}$ ができるがこれらに限定されるものではない。

【0092】 【化36】

(PAG1-8)

【0093】

[10094] [化38] CH=CH CH=CH NNN CHCCL

【0095】(2)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、又は一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

(PAG2-10)

[0096]

(PAG2-9)

【0097】ここで式Ar<sup>1</sup>、Ar<sup>2</sup>は、各々独立、に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基及びハロゲン原子が挙げられる。

(PAG4)

(PAG3)

【0098】R<sup>203</sup>、R<sup>204</sup>、R<sup>205</sup>は、各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基及びそれらの置換誘導体である。好ましい

置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、シクロアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、メルカプト基、ヒロドキシ基及びハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0099】Z-はアニオンを表し、具体的には置換基を有していても良いアルキルスルホン酸、シクロアルキルスルホン酸、パーフルオロアルキルスルホン酸、アリールスルホン酸(例えば置換基を有していても良いベンゼンスルホン酸、ナフタレンスルホン酸、アントラセンスルホン酸)等の各アニオンが挙げられる。

【0100】また $R^{203}$ 、 $R^{204}$ 、 $R^{205}$ のうちの2つ及  $VAr^1$ 、 $Ar^2$ はそれぞれの単結合又は置換基を介して 結合してもよい。

【0101】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0104]

[0102]
[ $\{2.40\}$ ]  $C_{12}H_{25}$   $C_{4}H_{9}$   $C_{4}H_$ 

$$CF_3SO_3 \stackrel{\Theta}{\longrightarrow} CF_3SO_3 \stackrel{\Theta}{\longrightarrow} CF_3$$

$$F_{3}C \longrightarrow 1^{\bigoplus} \longrightarrow CF_{3} \qquad CF_{3}SO_{3}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-12)$$

$$H_{3}COOC \qquad (PAG3-13)$$

$$CI \qquad CI \qquad CI \qquad CI$$

$$(PAG3-14) \qquad CI$$

$$(PAG3-14) \qquad CI$$

$$(PAG3-15) \qquad CI$$

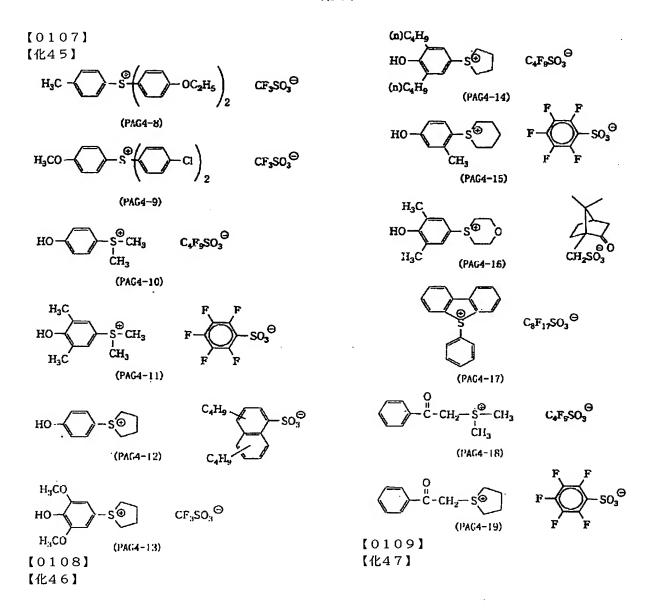
$$(PAG3-16) \qquad CI$$

$$(PAG3-18) \qquad CH_{3} \qquad CH_{3}$$

$$(PAG3-18) \qquad CH_{2}SO_{3}$$

[0105]

【化43】



【化48】

[0110]

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{2} S \quad 2CF_{3}SO_{3}^{\Theta} \\ (PAG4-26) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{2} S \quad 2H_{3}C - \bigcap_{3} SO_{3}^{\Theta} \\ (PAG4-27) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{2} S \quad 2H_{3}C - \bigcap_{3} SO_{3}^{\Theta} \\ (PAG4-28) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{2} H_{3}) \quad 2H_{3}C - \bigcap_{3} S \quad 3O_{3}^{\Theta} \\ (PAG4-29) \quad 3O_{3}S - \bigcap_{4} F \quad 4D_{4}SO_{4}^{\Theta} \\ (PAG4-31) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{3} S \quad 3O_{3}^{\Theta} - \bigcap_{4} F \quad 4D_{4}SO_{4}^{\Theta} \\ (PAG4-31) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{3} S \quad 3O_{4}^{\Theta} - \bigcap_{4} F \quad 4D_{4}SO_{4}^{\Theta} \\ (PAG4-31) \}$$

$$\{(\bigcap_{2} S^{\Theta} - \bigcap_{3} S \quad 3O_{4}^{\Theta} - \bigcap_{4} F \quad 4D_{4}SO_{4}^{\Theta} \\ (PAG4-32) \}$$

【0112】一般式 (PAG3)、(PAG4)で示される上記オニウム塩は公知であり、例えばJ. W. Knapcz yk et al, J. Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A. L. Maycok et al, J. Org. Chem., 35, 2532,(1970)、E. Goethas et al, Bull. Soc.Chem. Belg., 73, 546,(1964)、H. M. Leicester、J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587 (1929)、J. V. Crivello et al, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2.807,648号及び同4.247,473号、特開昭53-101331号等に記載の方法により合成することができる。

【0113】(3)下記一般式(PAG5)で表される ジスルホン誘導体又は一般式(PAG6)で表されるイ ミノスルホネート誘導体。

【0114】 【化50】

$$Ar^{3} - SO_{2} - SO_{2} - Ar^{4} \qquad R^{205} - SO_{2} - O - N$$
(PAG5) (PAG6)

【0115】式中、Ar<sup>3</sup>、Ar<sup>4</sup>は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R<sup>206</sup>は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

【0116】 【化51】

$$CI \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-1)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CH_3$$

$$(PAG5-2)$$

$$H_3CO \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-3)$$

$$H_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow CI$$

$$(PAG5-4)$$

$$F_3C \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow -CF_3$$

$$(PAG5-5)$$

$$(PAG5-6)$$

$$H_5C_2O \longrightarrow SO_2 - SO_2 \longrightarrow -CI$$

$$(PAG5-6)$$

$$(PAG5-7)$$

$$SO_2 - SO_2 \longrightarrow -CI$$

$$(PAG5-7)$$

$$SO_2 - SO_2 \longrightarrow -CI$$

$$(PAG5-8)$$

【0117】 【化52】

【0118】 【化53】

-0-SO2-C2H5

【0119】 【化54】

€ 💌

[0120]

【化55】

$$\begin{array}{c}
0 \\
N-0-SO_2 \\
F \\
F
\end{array}$$
(PAG6-14)

$$\begin{array}{c}
0\\
N-0-SO_2 \\
F \\
F
\end{array}$$
(PAG6-15)

$$H_3C$$
 $N-O-SO_2-CF_3$ 
 $(PAG6-18)$ 

$$N-O-SO_2$$

(PAG6-20) 【0122】(4) 下記一般式 (PAG7) で表される

ジアゾジスルホン誘導体。

[0123]

【化57】

【0124】ここでRは、直鎖、分岐又は環状アルキル基、あるいは置換してもよいアリール基を表す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0125]

【化58】

【0126】本発明(B)の活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物の添加量は、本発明の組成物の全固形分を基準として、0.1~20重量%であり、好ましくは0.5から10重量%、更に好ましくは1~7重量%である。またこれらの化合物は単独で使用しても良く、複数を混合して使用しても良い。

(PAG7--5)

【0127】[3]フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤((C)成分)

本発明のポジ型フォトレジスト組成物は、好ましくは、フッ素系及び/又はシリコン系界面活性剤を含有する。 すなわち、本発明のポジ型フォトレジスト組成物には、フッ素系界面活性剤、シリコン系界面活性剤及びフッ素 原子と珪素原子の両方を含有する界面活性剤のいずれ か、あるいは2種以上を含有する。これらフッ素系及び /又はシリコン系界面活性剤の添加は、現像欠陥の抑制 及び塗布性の向上に効果を有する。

【0128】これらの界面活性剤として、例えば特開昭 62-36663号、特開昭61-226746号、特開昭61-226745号、 特開昭62-170950号、特開昭63-34540号、特開平7-23016 5号、特開平8-62834号、特開平9-54432号、特開平9-598 8号、米国特許5405720号、米国特許5360692号、米国特 許5529881号、米国特許5296330号、米国特許5436098 号、米国特許5576143号、米国特許5296143号、米国特許 5294511号、及び、米国特許5824451号記載の界面活性剤 を挙げることができ、下記市販の界面活性剤をそのまま 用いることもできる。このような市販の界面活性剤とし て、例えばエフトップEF301、EF303、EF352(新秋田化成 (株)製)、フロラードFC430、431(住友スリーエム(株) 製)、メガファックF171、F173、F176、F189、R08 (大日 本インキ(株)製)、アサヒガードAG710、サーフロンS -382、SC101、102、103、104、105、106(旭硝子 (株) 製)、トロイゾルS-366(トロイケミカル社 製)等のフッ素系界面活性剤又はシリコン系界面活性剤 を挙げることができる。またポリシロキサンポリマーKP

【0129】界面活性剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分を基準として、通常0.001重量%~2重量%、好ましくは0.01重量%~1重量%である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよいし、また、いくつかの組み合わせで添加することもできる。

-341(信越化学工業(株)製)もシリコン系界面活性

剤として用いることができる。

【0130】[4]酸拡散抑制剤((D)成分)

本発明の組成物には、活性光線又は放射線の照射後、加熱処理までの経時による性能変動(パターンのT-top形状形成、感度変動、パターン線幅変動等)や塗布後の経時による性能変動、更には活性光線又は放射線の照射後、加熱処理時の酸の過剰な拡散(解像度の劣化)を防止する目的で、酸拡散抑制剤を添加することが好ましい。酸拡散抑制剤としては、有機塩基性化合物であり、例えば塩基性窒素を含有する有機塩基化合物であり、共役酸のpKa値で4以上の化合物が好ましく使用される。具体的には下記式(A)~(E)の構造を挙げることができる。

【0131】 【化59】

$$R^{254}$$
  $R^{255}$   
 $R^{253}$   $C$   $N$   $C$   $R^{250}$   $M$   $M$   $M$   $M$ 

【0132】ここで、 $R^{250}$  、 $R^{251}$  及び $R^{252}$  は、同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数 $1\sim6$ 個のアルキル基、炭素数 $1\sim6$ 個のアミノアルキル基、炭素数 $1\sim6$ 個のヒドロキシアルキル基又は炭素数 $6\sim20$ 個の置換もしくは非置換のアリール基を表し、ここで、 $R^{251}$  と $R^{252}$ は、互いに結合して環を形成してもよい。 $R^{253}$  、 $R^{254}$  、 $R^{255}$  及び $R^{256}$  は、同一でも異なってもよく、炭素数 $1\sim6$  個のアルキル基を表す。更に好ましい化合物は、一分子中に異なる化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のアミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もしくはアルキルアミノ基を有する化合物である。

【0133】好ましい具体例としては、置換もしくは未 置換のグアニジン、置換もしくは未置換のアミノピリジ ン、置換もしくは未置換のアミノアルキルピリジン、置 換もしくは未置換のアミノピロリジン、置換もしくは未 置換のインダゾール、イミダゾール、置換もしくは未置 換のピラゾール、置換もしくは未置換のピラジン、置換 もしくは未置換のピリミジン、置換もしくは未置換のプ リン、置換もしくは未置換のイミダゾリン、置換もしく は未置換のピラゾリン、置換もしくは未置換のピペラジ ン、置換もしくは未置換のアミノモルフォリン、置換も しくは未置換のアミノアルキルモルフォリン等が挙げら れる。好ましい置換基は、アミノ基、アミノアルキル 基、アルキルアミノ基、アミノアリール基、アリールア ミノ基、アルキル基、アルコキシ基、アシル基、アシロ キシ基、アリール基、アリールオキシ基、ニトロ基、水 酸基、シアノ基である。

【0134】特に好ましい化合物として、グアニジン、1, 1 – ジメチルグアニジン、1, 1, 3, 3, - テトラメチルグアニジン、イミダゾール、2 – メチルイミダゾール、4 – メチルイミダゾール、1 – メチルイミダゾール、1 – ジフェニルイミダゾール、1 – ジフェニルイミダゾール、1 – ジフェニルイミダゾール、1 – ジフェニルイミダゾール、1 – ジブェニルイミダゾール、1 – ジブェニルイミダゾール、1 – ジブェニルイミダゾー

u,  $2-r \le J \le U \le U \le U$ ,  $3-r \le J \le U \le U$ ,  $4-r \le J \le U \le U$ ,  $2-S \le J \le U \le U$ ,  $4-S \le J \le U \le U$ ,  $2-S \le J \le J \le U$ ,  $2-S \le J \le U$ ,  $2-S \le J \le U$ ,  $2-S \le J \le U$ ,  $3-S \le J \le J$ ,  $3-S \le J \le U$ ,  $3-S \le J \le J$ ,  $3-S \le J$ 

【0135】3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペラジン、N-(2-アミノエチル)ピペリジン、4-アミノ-2, 6, 6-テトラメチルピペリジン、4-ピペリジノピペリジン、2-イミノピペリジン、1-(2-アミノエチル)ピラゾール、5-アミノ-3-メチルー1-p-トリルピラゾール、ピラジン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、1・6-ジヒドロキシピリミジン、2-ピラゾリン、N-アミノモルフォリン、N-(2-アミノエチル)モルフォリンなどが挙げられるがこれに限定されるものではない。これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。

【0136】酸発生剤と有機塩基性化合物の組成物中の使用割合は、(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)=2.5~300であることが好ましい。該モル比が2.5未満では低感度となり、解像力が低下する場合があり、また、300を越えると露光後加熱処理までの経時でレジストパターンの太りが大きくなり、解像力も低下する場合がある。(酸発生剤)/(有機塩基性化合物)(モル比)は、好ましくは5.0~200、更に好ましくは7.0~150である。

【0137】本発明の組成物は、上記各成分を溶解する 溶媒に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶 媒としては、エチレンジクロライド、シクロヘキサノ ン、シクロペンタノン、2-ヘプタノン、アーブチロラ クトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノ メチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテ ル、2-メトキシエチルアセテート、エチレングリコー ルモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコー ルモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチ ルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル アセテート、トルエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸 エチル、メトキシプロピオン酸メチル、エトキシプロピ オン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、 ピルビン酸プロピル、N, N-ジメチルホルムアミド、 ジメチルスルホキシド、N-メチルピロリドン、テトラ ヒドロフラン等が好ましく、これらの溶媒を単独あるい は混合して使用する。

【0138】精密集積回路素子の製造などにおいてレジ スト膜上へのパターン形成工程は、基板(例:シリコン /二酸化シリコン皮覆、ガラス基板、ITO基板等の透明基板等)上に、本発明のポジ型フォトレジスト組成物を塗布し、次に活性光線又は放射線描画装置を用いて照射を行い、加熱、現像、リンス、乾燥することにより良好なレジストパターンを形成することができる。

【0139】本発明のポジ型フォトレジスト組成物の現 像液としては、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭 酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウ ム、アンモニア水等の無機アルカリ類、エチルアミン、 nープロピルアミン等の第一アミン類、ジエチルアミ ン、ジーnーブチルアミン等の第二アミン類、トリエチ ルアミン、メチルジエチルアミン等の第三アミン類、ジ メチルエタノールアミン、トリエタノーアミン等のアル コールアミン類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシ ド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、コリン等 の第四級アンモニウム塩、ピロール、ピペリジン等の環 状アミン類、等のアルカリ類の水溶液を使用することが できる。更に、上記アルカリ類の水溶液にイソプロピル アルコール等のアルコール類、ノニオン系等の界面活性 剤を適当量添加して使用することもできる。これらの現 像液の中で好ましくは第四アンモニウム塩、更に好まし くは、テトラメチルアンモニウムヒドロオキシド、コリ ンである。

#### [0140]

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明の内容がこれにより限定されるものでは ない。

【0141】[合成例1]1Lオートクレーブ中にトリ メチルアリルシラン11.4g(0.10モル)、ノル ボルネン-2-カルボン酸 t-ブチルエステル19.4 g (0.10モル)の1,1,2-トリクロロートリフ ルオロエチレン150m1溶液を入れ、窒素雰囲気下2 00psiに加圧した。更にテトラフロオロエチレン2 Og(0.20モル)を注入し、攪拌下、50℃に加熱 した。この反応液にジ(4-t-ブチルシクロヘキシ (1, 1) パーオキシジカーボネート1.2gの1,1,2-トリクロロートリフルオロエチレン15m1溶液を20 分かけて注入し、更に20時間攪拌を続けた。反応終了 後、反応液をメタノール2 L中に激しく攪拌しながら投 入し、白色の樹脂を析出させた。析出した樹脂を沪別、 真空下乾燥後、本発明の樹脂(1)26.4gを得た。 GPC測定により、樹脂(1)の分子量は重量平均(M w) で5, 400であった。またC13-NMR測定によ り、樹脂(1)の組成を調べたところ、モル比で構造例 (F-1)/(Si-1)/(B-16)=45/28/27であった。

【0142】[合成例2]下記モノマー(a)7.2g (0.02モル)、トリメチルアリルシラン2.3g (0.02モル)、無水マレイン酸3.9g(0.04 モル)、t-ブチルアクリレート2.6g(0.02モ ル)をMEK100mIに溶解し、窒素気流下、70℃に加熱した。重合開始剤として、V-601(和光純薬工業(株)製)0.2gを加え、3時間撹拌した。更にV-601を0.2g追加し、4時間撹拌を続けた。その後、反応液をセーブチルメチルエーテル1し中に激しく撹拌しながら投入し、白色の樹脂を析出させた。析出した樹脂を沪別、真空下乾燥後、本発明の樹脂(2)9.8gを得た。GPC測定により、樹脂(2)の分子量は重量平均(Mw)で7,800であった。またC<sup>13</sup>-NMR測定により、樹脂(2)の組成を調べたところ、モル比で構造例(F-21)/(Si-1)/(I'-1)/(B-4)=25/18/36/21であった。

【0143】 【化60】

【0144】[合成例3]下記モノマー(b)8.6g (0.02モル)、2ーメチルー2ーアダマンタンアク リレート4.4g(0.02モル)、2ートリス(トリ メチルシリル)シリルノルボルネン10.2g(0.0 3モル)、無水マレイン酸2.9g(0.03モル)を MEK100m1に溶解し、窒素気流下、70℃に加熱した。重合開始剤として、V-601(和光純薬工業(株)製)0.2gを加え、3時間攪拌した。更にV-601を0.2g追加し、4時間攪拌を続けた。その後、反応液をセーブチルメチルエーテル1し中に激しく攪拌しながら投入し、白色の樹脂を析出させた。析出した樹脂を減圧下で乾燥後、本発明の樹脂(3)14.6gを得た。GPCにて分子量を測定したところ、重量平均(Mw)で8,500であった。またC<sup>13</sup>-NMR測定により、樹脂(3)の組成を調べたところ、モル比で構造例(F-30:アクリレート体)/(Si-20)/(I'-1)/(B-7:アクリレート体)=27/29/31/13であった。

[0145]

【化61】

【0146】 [合成例4~10] 以下、同様にして表1 に示す本発明(A)の樹脂を合成した。

[0147]

【表1】

表1. 本発明の樹脂(A)の合成

	表 1. 本発明の樹脂 (A) の官成	
樹脂(A)	組成(樹脂中の構造単位とモル比)	分子量
(4)	(F-1)/(Si-21)/(B-16)	6,200
	= 43/27/30	
(5)	(F-16)/(Si-1)/(I'-1)/(B-4)	7,400
	= 2 2/2 1/3 8/1 9	
(6)	(F-21)/(Si-20)/(I'-1)	8,500
	= 3 3/2 0/4 7	
(7)	(F-21)/(Si-4)/(I'-4)	7,900
	= 35/22/43	
(8)	(F-20)/(Si-25)/(I-33)/(I'-1)	8,800
	= 3 1/1 6/2 6/2 7	
(9)	(F-30:アクリレート体)/(Si-21)/(1'-5)	9,400
	= 28/37/35	
(10)	(F-30)/(Si-1)/(I'-1)/(B-2)	7,200
	= 3 0/2 9/3 2/9	

【0148】[実施例1(透過率の測定)]上記表1に示した樹脂1.36g、トリフェニルスルホニウムのノナフレート塩0.04gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート8.5gに溶解し、これにジシクロヘキシルメチルアミン0.005gとフッ素及びシリコン系界面活性剤としてメガファックR08(大日本インキ化学工業(株)製)0.01gを添加して、本発明のレジスト組成物を調整した。各試料溶液を0.1μ

mのテフロン(登録商標)フィルターで沪過した後、スピンコーターによりフッ化カルシウムディスク上に塗布し、120℃、5分間で加熱乾燥して、膜厚0.1μmのレジスト膜を得た。Acton CAMS-507スペクトロメーターにて塗膜の吸収を測定し、157nmにおける透過率を算出した。結果を表2に示す。

[0149]

【表2】

表 2

- 表 Z		
本発明の樹脂	157 nmにおける透過率 (%)	
(1)	6 0	
(2)	5 2	
(3)	5 1	
(4)	5 B	
(5)	5 1	
(6)	5 2	
(7)	5 6	
(8)	5 4	
(9)	5 2	
(10)	5 3	
比較例1		
(アセタール系KrF用	1 B	
レジスト)		

【0150】表2の結果から、本発明の組成物を用いた 塗膜の透過率測定値は、ほぼ50%を超え、157nm に十分な透過性を有することが判る。

【0151】 [実施例2(塗布性、現像欠陥の評価)] 表3に示した樹脂と界面活性剤を使用した以外は実施例 1と同様にして、本発明のレジスト組成物を調整した。 【0152】界面活性剤としては、

W-1:メガファックF176 (大日本インキ化学工業 (株) 製) (フッ素系)

W-2:メガファックR08(大日本インキ化学工業 (株)製)(フッ素及びシリコン系)

W-3:ポリシロキサンポリマーKP-341 (信越化 学工業(株) 製)

W-4:ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

を表す。

【0153】各試料溶液を0.1μmのテフロンフィルターで沪過した後、スピンコーターによりヘキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハー上に塗布し、110℃、90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚0.3μmのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、Canon社KrFエキシマステッパー(FPA-3000EX5)を用い画像露光を行ない、110℃、90秒にて後加熱した後、0.262NのTMAH水溶液で現像することにより0.5μのL/Sのパターンを形成させた。

【0154】現像欠陥及び塗布性は、以下のようにして評価した。

〔現像欠陥数〕: 上記のようにして得られたレジストパターンについて、ケーエルエー・テンコール(株)製 KLA-2112機により現像欠陥数を測定し、得られた1次データ値を現像欠陥数とした。

【0155】〔塗布性(面内均一性)〕: 各レジスト 溶液を8インチシリコンウエハ上に塗布し、上記のようなレジスト層の塗設同様の処理を行い、面内均一性測定用のレジスト塗布膜を得た。これを大日本スクリーン株式会社製LambdaAにて、塗布膜厚をウエハ直径方向に沿って十字になるように均等に36箇所測定した。各測定値の標準偏差をとり、その3倍が50に満たないものを○、50以上のものを×として評価した。性能評価結果を表3に示した。

【0156】

【表3】

±33.

<u>- ₹₹3.</u>			
本発明の <b>労脂(A)</b>	使用した界面活性剤	現像欠陷	<b>塗布性</b>
(1)	W-1	2 1	0
(2)	W - 2	2 2	0
(3)	W - 2	2 6	0
(4)	W -3	2 8	0
(5)	W-1	2 1	Ö
(8)	W-2	19	0
(7)	W-3	2 4	0
(8)	W-3	3 0	0
(9)	W ~ 2	2 5	0
(10)	W - 2	2 0	0
(1)	なし	1800	×
(1)	W - 4	580	×

【0157】表3の結果より、フッ素及び/又はシリコン系界面活性剤を加えた組成物は、同成分のない組成物に比べ、塗布性が大きく優れ、現像欠陥も非常に少なくなることが判る。

【0158】 [実施例3(画像形成性評価)] 本発明の 樹脂(1)~(5)を使用し、実施例1と同様にしてレ ジスト液を調整した。各試料溶液を0.1μmのテフロ ンフィルターで沪過した後、スピンコーターによりへキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハー上に塗布し、110℃、90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚0.1μmのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、157nmのレーザー露光・溶解挙動解析装置VUVES-4500(リソテック・ジャパン製)を用い、157nm露光による露光

部・未露光部の溶解コントラストを測定した。結果を表 4に示す。

# [0159]

### 【表4】

表4

本発明の樹脂	溶解コントラスト ( $tan\theta$ )
(1)	6.3
(2)	5.8
(3)	6.4
(4)	5. 9
(5)	8. 1
比較例4	
(アセタール系KrF用	5. 3*
レジスト)	

#) Kr Fエキシマレーザ - (248 nm) 露光時の値

【0160】表4の結果より、本発明の組成物は、比較例のKrFエキシマ用に実用されているレジスト同等の溶解コントラストを有する、即ち画像形成性を有することが判る。

【0161】[実施例4(ドライエッチング耐性の評価)] 本発明の樹脂(6)~(10)を使用し、実施例1と同様にしてレジスト液を調整した。各試料溶液を0.1μmのテフロンフィルターで沪過した後、スピンコーターによりヘキサメチルジシラザン処理を施したシリコンウェハー上に塗布し、110℃、90秒間真空密着型のホットプレート上で加熱乾燥して、膜厚0.5μmのレジスト膜を得た。得られたレジスト膜に対し、アルバック製平行平板型リアクティブイオンエッチング装

置を用い、エッチングガスを酸素とし、圧力20ミリトール、印加パワー100mW/cm³の条件でエッチング処理した。膜厚変化からレジスト膜のエッチング速度を求めた。同条件でクレゾールノボラック型i線用レジストから求めたエッチング速度との比率を、エッチング選択比(i線用レジストのエッチング速度/本発明レジストのエッチング速度)として算出した。結果を表5に示す。

# [0162]

#### 【表5】

表5

本発明の樹脂	エッチング選択比
(6)	1 2
(7)	9
(8)	1 1
(9)	1 0
(10)	1 0

【0163】表5の結果より、本発明の組成物は、下層 用レジストとして使用されるi線レジストに比べ、リア クティブ酸素イオンエッチング耐性が優れることが判 る。

### [0164]

【発明の効果】本発明のポジ型レジスト組成物により、 157nmの短波長においても十分な透過性及び画像形成性を有し、且つ2層レジスト法の上層レジストとして用いた場合に十分なエッチング耐性を有する。またフッ素樹脂に基づく塗布性、現像欠陥の問題が改良されたポジ型レジストを提供できる。

### フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA02 AA04 AA09 AA18

AB16 AC04 AC08 AD03 BE00 BE07 BE10 BG00 CB06 CB08 CB10 CB14 CB34 CB41 CC20

FA17

4J002 AA031 BD121 BG071 BH021

B0001 ER028 EU048 EU118

EU138 EV296 FD206 FD208

FD317 GP03